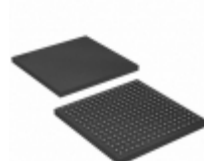
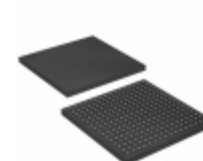
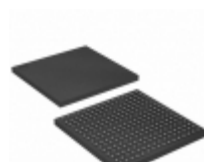
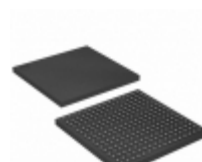
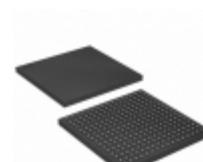
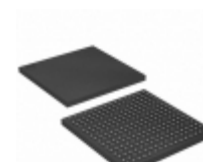


specificazioni	
Numero di parte	EP3C25F256C8N
fabbricante	Altera
Descrizione	IC FPGA 156 I/O 256FBGA
Categoria	Circuiti integrati (CI) > Embedded - FPGA (Campo
Stato parte	2900 pcs Stock
Tensione di alimentazione -	1.15 V ~ 1.25 V
Bit RAM totale	608256
Contenitore dispositivo fornitore	256-FBGA (17x17)
Serie	Cyclone® III
Contenitore / involucro	256-LBGA
Altri nomi	544-2077
temperatura di esercizio	0°C ~ 85°C (TJ)
Numero di celle / elementi logici	24624
Numero di LAB / CLB	1539
Numero di I / O	156
Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Produttore tempi di consegna standard	8 Weeks
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Numero di parte base	EP3C25

 EP3C25F256I7 Altera IC FPGA 156 I/O 256FBGA	 EP3C25F256I6N ALTERA ALTERA BGA	 EP3C25F256C7NG ALTERA EP3C25F256C7NG ALTERA	 EP3C25F256C8 Altera IC FPGA 156 I/O 256FBGA
 EP3C25F256C7N Altera IC FPGA 156 I/O 256FBGA	 EP3C25F256C7N Intel® FPGAs IC FPGA 156 I/O 256FBGA	 EP3C25F256C7ES Altera IC FPGA 156 I/O 256FBGA	 EP3C25F256C8N Altera IC FPGA 156 I/O 256FBGA

Di Più